19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-35033

®Int. Cl. 5

'∜,

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月5日

H 01 L 21/314 27/04

A C 6940-4M 7514-4M

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

**匈**発明の名称

薄膜強誘電体の製造方法

②特 願 平2-143113

②出 願 平2(1990)5月31日

明 @発 者 足 立 秀 明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 林 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 @発 明 者 重 徳 個発 明 謙 太 郎 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 者 瀬恒

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

明細會

1、 発明の名称

薄膜強誘電体の製造方法

- 2、 特許請求の範囲
- (1) ABO・で表わされる強誘電体化合物の薄膜作製において、電子共鳴マイクロ波プラズマにより生成された酸素の活性種を基体に照射しつつ蒸着を行う薄膜強誘電体の製造方法。

ここで、Aは、鉛(Pb)、パリウム(Ba)、ストロンチウム(Sr)、カルシウム(Ca)、ランタン(La)のうち少なくとも1種以上、Bはチタン (Ti)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)のうち少なくとも1種以上で構成される。

(2) ABO:で表わされる強誘電体化合物の薄膜作製において、オゾンガスを導入した雰囲気のもとで蒸着を行う薄膜強誘電体の製造方法。

ここで、Aは、Pb, Ba, Sr, Ca, La のうち少なくとも1種以上、BはTi, Zr, N b, Mg, Znのうち少なくとも1種以上で構成

-1-

される

(3) ABO ●で表わされる強誘電体化合物の薄膜作製において、原子状酸素を導入した雰囲気のもとで蒸着を行う薄膜強誘電体の製造方法。

ここで、Aは、Pb、Ba、Sr、Ca、La のうち少なくとも1種あるいは2種以上、BはT i、Zr、Nb、Mg、Znのうち少なくとも1 種あるいは2種以上で構成される。

(4) A.BO。で表わされる強誘電体化合物の薄膜作製において、一酸化二窒素 (NaO) ガスを導入した雰囲気のもとで蒸着を行う薄膜強誘電体の製造方法。

ここで、Aは、Pb、Ba、Sr、Ca、La のうち少なくとも1種以上、BはTi、Zr、N b、Mg、Znのうち少なくとも1種以上で構成 される。

(5) N 2 O ガスを導入して蒸着する際に 紫外光を基体または基体付近に照射す請求項 4 記載の薄膜強誘電体の製造方法。

-2-

3、 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

PbTiOs、PLZT[(Pb1・\*Lax)(ZrsTi1・v)1・xx4Os]、BaTiOs等に代表される多元系酸化物強誘電体は優れた圧電性 焦電性 電気光学特性等を示してれを利用した種々の機能デバイスが検討されている。 特に 半導体 I Cメモリの分野においてはその高い誘電率を利用して D R A M のキャパシタ・絶縁膜に用いる または その分極反転を利用して不揮発性 R A M を構築する などの新しいメモリー領域を切り開こうとする試みがでできている。

これらの材料の特性の向上または集積化のためには、その薄膜化が非常に重要であり、特に、シリコン基板上に作製する技術の開発が重要の開発を掲載した。 高機能化を考えた場合、単端に動成であることが多数を開発であることがら、組成、結晶構造等

-3-

晶性の高い薄膜を得 さらにシリコン基板上に形成された素子上に低温で膜形成できる薄膜強調電体の製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

この目的を達成するために本発明の薄膜強誘電体の製造方法では、電子共鳴マイクロ波プラズマにより生成された酸素の活性種を基体に照射しつつ薄膜強誘電体を蒸着荷より形成するものである。 また、第2の製造方法は、オソンガスを導入した雰囲気のもとで薄膜強誘電体の蒸着を行うものである。

さらに第3の製造方法は 原子状酸素を導入した雰囲気のもとで薄膜強誘電体の蒸着を行うものである。

さらに第4の製造方法は N \* O ガスを導入した 雰囲気のもとで薄膜強誘電体の蒸着を行うという ものである。

作用

従来の方法におけるこの種の薄膜強誘電体の作製温度が 6 0 0 ℃程度に違するのに対し 本発明

を制御して所望の特性を有する薄膜強騰電体を得ることは 一般には容易ではなかった。

発明が解決しようとする課題

しかしながら上記従来の製造方法において 薄 膜強誘電体の作製を複雑にしている原因の一つに 成膜時の温度が比較的高いということが挙げられ る。 すなわちこの種の材料は 作製される薄膜強 誘電体の結晶構造が基板温度に依存し 結晶化温 度より低い場合には非晶質膜が 高い場合には結 晶質の薄膜が形成される。 この種の薄膜強誘電体 の場合 結晶化温度はだいたい 5 5 0 ~ 6 0 0 ℃ 程度である。 したがって成膜は600℃程度以上 の温度で行うため 蒸気圧の高い元素の制御が難 しく、またシリコン基板上に形成された粜子上に 成膜する場合には衆子を損なうという課題を有し ていた。 加えてこのような比較的高い基板温度で は 基体と薄膜強誘電体の相互拡散や柱状成長に よるピンホールが生じるなどの課題を有していた。 本発明は上記従来の課題を解決するもので、 組

-4-

成制御性良く膜形成を行い ピンホールの無い結

の製造方法を用いると作製温度が50~100℃程度低下できる。この場合なぜ作製温度の低下ができたのかは定かではないが、蒸着時の導入の調査の構造が存在するためであると構造の構築の活性種が存在するためであると結晶構造の構築が行われるため、できた薄膜強調電体の誘電的性質もバルク材料と同等の特性を示す。

以下本発明の一実施例について、 図面を参照しながら説明する。

(実施例1)

実施例

第1図は本発明の一実施例における薄膜強誘電体の製造方法に用いる蒸着装置内部の骶略構成図出ある。図において1は蒸発源 2は基体 3は基体加熱用ヒーター、4はマイクロ波源 5は磁場発生源 6はガス導入管 7は真空槽である。この装置を用いて4元系複合酸化物強誘電体

PLZT[(Pb:-xlax)(Zr,Ti:-x):-x/40\*] の薄膜作製を行った。蒸発源1として、Pb,La,Zr

<del>-</del>6-

Pbe. e 2 Lae. s e Zre. e s Tie. 2 s O 2

に調整した。ガス導入管6より酸素ガスを入れ マイクロ波電源 4 で 2. 4 5 G H 2 のマイクロ波 を発生させ磁場発生源5により875ガウス程度 の磁場をかけると電子のサイクロトロン共鳴が生 に この放電により生じた酸素の活性種を白金基 体2に照射しつつヒーター3により500℃程度 に加熱された基体2上に 薄膜作製を行った こ の結果 良好な結晶構造の薄膜強誘電体が形成さ れた。この薄膜強誘電体の誘電特性を、 金瓏膠を 上部電極として測定した。 第2図は種々の雰囲気 のもとで作製したPL2T薄膜の室温での誘電率 と膜形成時基板温度との相関図である。 通常の酸 案ガスを導入して膜形成した場合には曲線20の 結果となるが 本奥施例の電子共鳴マイクロ波ブ ラズマにより生成された酸素の活性種を照射した 場合には曲線21となり、同じ特性の膜が100 て低温で作製され かつ誘電率の飽和値もバルク

-7-

### (実施例3)

本実施例では 第3図と同様の装置を用いて、ガス導入管35より5cm³/分程度の原子状酸素(O)を入れ 白金基体2の近傍に噴出させた。原子状酸素はガス導入管で酸素を流す途中でマイクロ波放電を行い発生させた。加熱した白金基体2上に薄膜作製を行ったところ。良好な結晶構造の薄膜強誘電体が形成された。この方法で作製した薄膜強誘電体の誘電率の基板温度依存性を第2

材料と同じ値の4000に達することが確認された。 すなわち実施例1の方法により、 低温で良質の薄膜強誘電体が形成されることが判る。

なおこの方法は 電子共鳴マイクロ波ブラズマ 放電を用いたスパッタ蒸着にも有効であり、 同様 に作製温度の低温化が見い出された。 またこの方 法は

(Pb, Ba, Sr, Ca)(Nb, Zn, Mg, Ti)0。 などの他の複合酸化物に対しても有効であること を確認した。

#### (実施例2)

第3図は実施例2で用いた蒸着装置内部の概略 構成図である。同図において、2は白金基体 3 はヒーター、7は真空槽 31はPb蒸発源 32 はLa蒸発源 33はZr蒸発源 34はTi蒸発源 35はガス導入管を示す。各蒸発源31~34の 蒸発量を調整し、白金基体2上に組成

Pbe.e\*Lae.e\*Zre.e\*Ti\*.\*\*0\*
の薄膜強誘電体を作製した。その際 導入管 3 5
より 1 0 c m 2 / 分程度のオゾンガス (O\*) を入

<del>-</del>8-

図の曲線 2 3 に示す。 通常の酸素ガスを用いた曲線 2 0 と比べて同じ特性の膜が 1 0 0 ℃程度低温で形成され かつ誘電率の飽和値もパルク材料と同じ値程度に達することが確認された

### (実施例4)

第4図は実施例4で用いた蒸着装置内部の概略構成図である。同図において、1はPb,La,ZrおよびTiの合金蒸発源 2は白金基体 3はヒーター、7は真空槽 35はガス導入管 41は紫外線光源である。電子ビーム加熱で蒸発源1の蒸発を行い、白金基体2上に組成

Pbe.esLas.esZre.esTie.ssOs

の薄膜を作製した。その際、導入管35より10 cm\*/分程度のN\*Oガスを入れ、白金基体2の 近傍に噴出させた。さらに波長300nm程度の 紫外線光を照射しつつ加熱した白金基体2上に薄膜作製を行ったところ、良好な結晶構造の薄膜強 誘電体が形成された。この方法で作製した薄膜強 誘電体の誘電率の基板温度依存性を第2図の曲線 24, 25に示す。曲線24はN\*Oガスのみを導

-8-

-10-

入した場合 曲線 2 5 は N • O 導入に加えて紫外線 光を照射した場合である。 通常の酸素ガスを用い た曲線 2 0 と比べて N • O ガスでは約 3 0 ℃の形成 温度低下が認められるが(曲線 2 4)、 さらに紫 外線光を用いると 1 0 0 ℃程度低温で形成され (曲線 2 5)、 誘電率の飽和値もバルク材料と同 じ値の 4 0 0 0 に達することが確認された。 この ことは紫外線光の照射で N • O ガスがより効果的に 有効な酸素の活性種を放出するためと思われる。 またこの方法は

(Pb, Ba, Sr, Ca)(Nb, 2n, Mg, Ti)Oaなどの他の強誘電体複合酸化物に対しても有効であった。

### 発明の効果

以上のように本発明は 酸素の活性種を基体に 照射しつつ膜形成することにより従来より低温で 作製でき、また制御性の良いプロセスで欠陥の少ない良質な膜をシリコン基板上などに形成できる 優れた薄膜強誘電体の製造方法を実現できるものである。

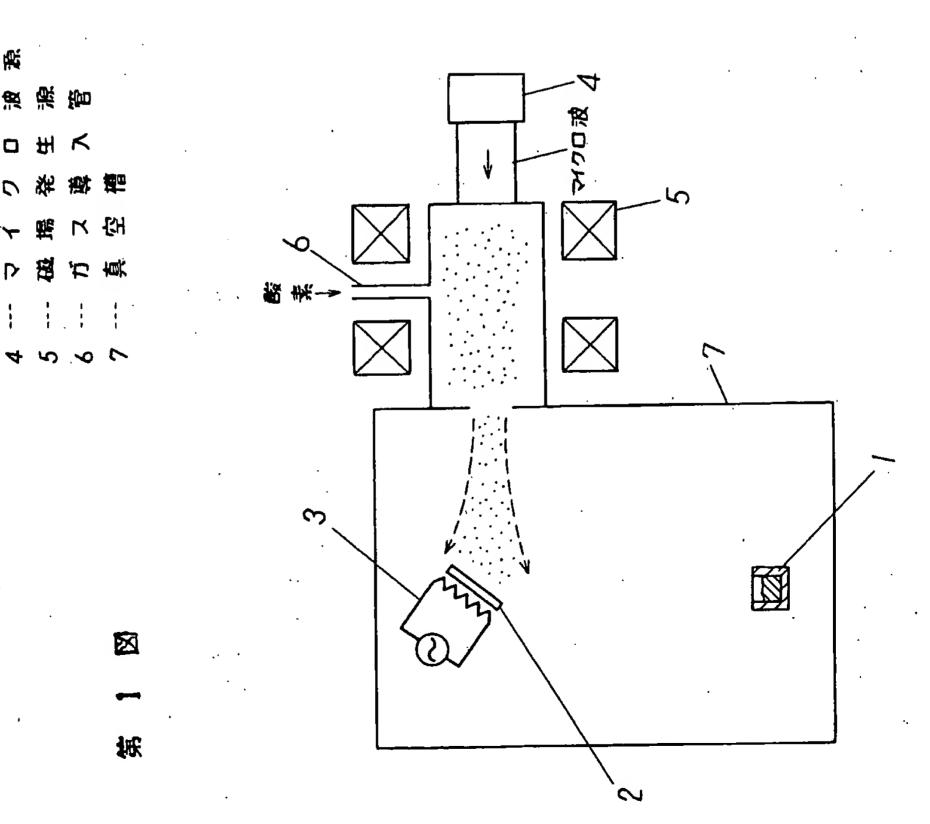
### 4、 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例1の薄膜強勝電体の製造方法に用いる製造装置の概略構成図 第2図は種々の雰囲気のもとで作製したPL2T薄膜の室温での有電率と膜形成時基板温度との相関図 第3図は本発明の実施例2および実施例3で用いた製造装置内部の概略構成図である。1・・・蒸発源 2・・・基体 3・・・基体加熱用ヒーター、4・・・マイクロ波源 5・・・磁場発生源6・・・ガス導入管。

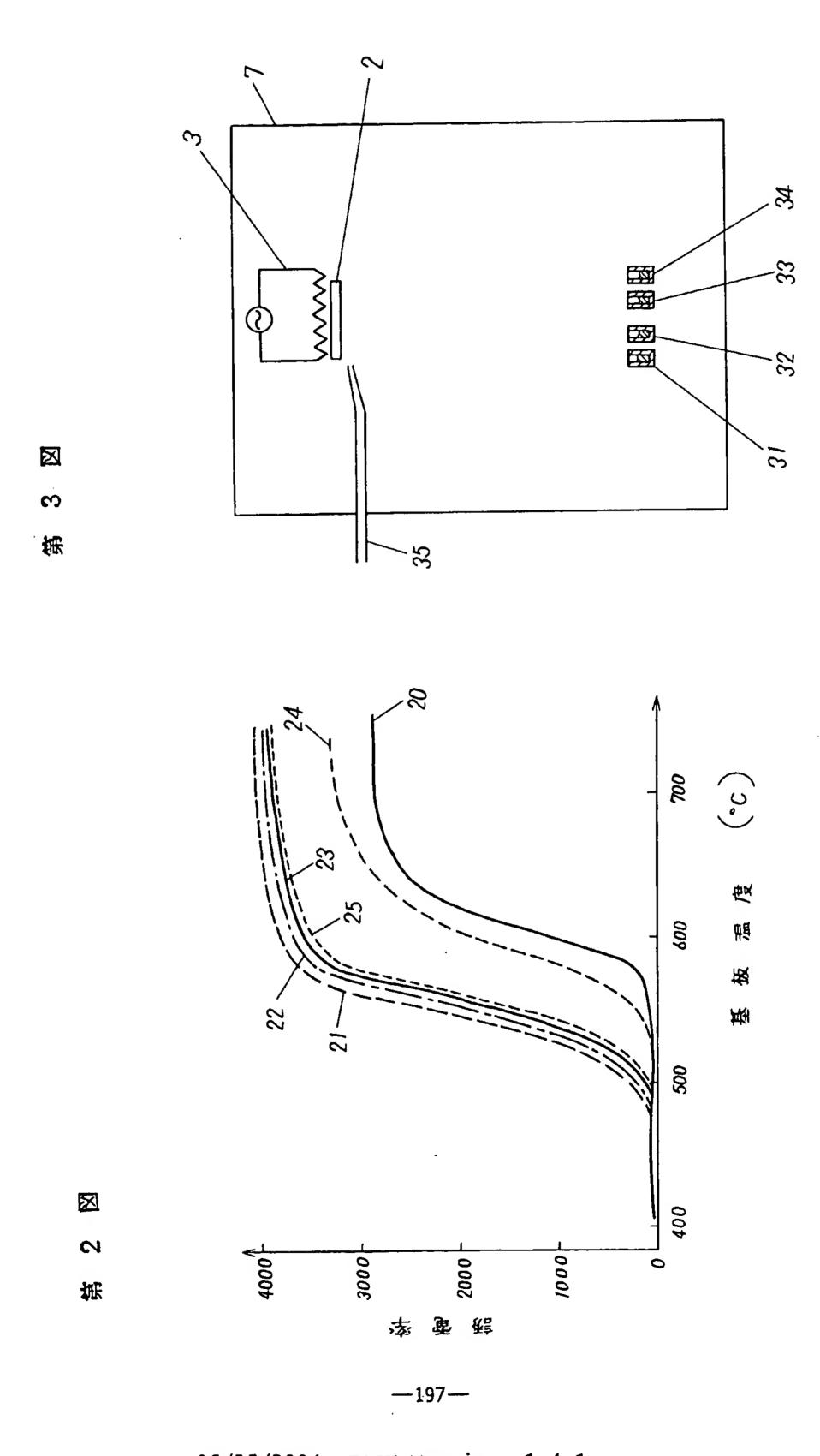
代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

-12-

-11-

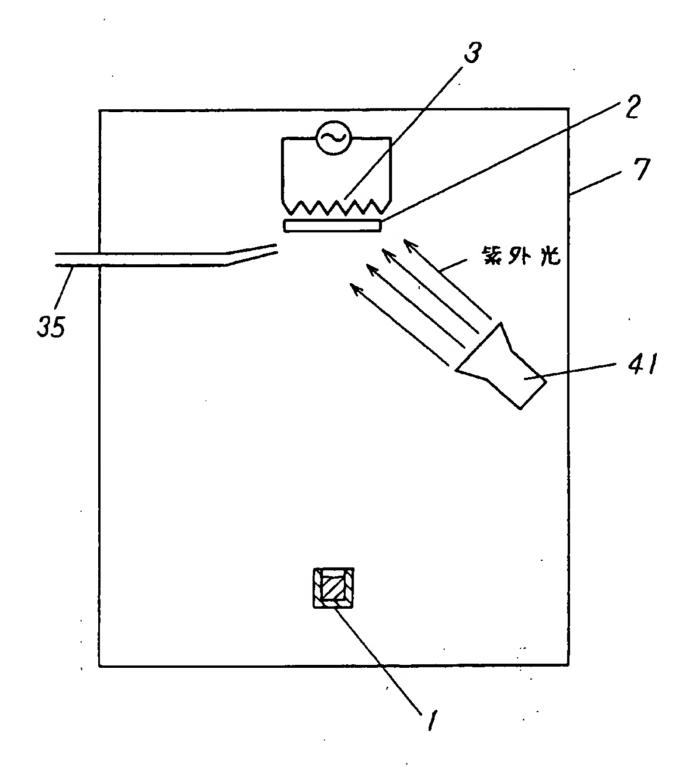


**—196—** 



06/25/2004, EAST Version: 1.4.1

# 第 4 図



PAT-NO: JP404035033A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04035033 A

TITLE: MANUFACTURE OF FERROELECTRIC THIN FILM

PUBN-DATE: February 5, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ADACHI, HIDEAKI HAYASHI, SHIGENORI SETSUNE, KENTARO

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP02143113

APPL-DATE: May 31, 1990

INT-CL (IPC): H01L021/314, H01L027/04

US-CL-CURRENT: 118/715, 427/99

## ABSTRACT:

PURPOSE: To form a thin film of good crystalline ferroelectric free of pin holes with a well-controlled composition on a device on a silicon substrate (by producing microwave plasma through electron resonance to create active oxygen species for depositing ferroelectric material.)

CONSTITUTION: Vapor from a vapor source 1 composed of Pb-La-Zr-Ti alloy is supplied to form a thin film of Pb<SB>0.92</SB>La<SB>0.03</SB>Zr<SB>0.65</SB>Ti<SB>0.35</SB>O</SB>O n a platinum substrate 2. While oxygen gas is supplied through a pipe 6, microwaves are introduced from a 2.45GHz source 4 into a 875 gauss field

produced by a magnetic field generator 5. As a result, plasma is produced by a cyclotron resonance of electrons to create active oxygen species. The species are emitted to the platinum substrate 2, heated to about 500°C, and thus the thin film is provided. The active oxygen species may be replaced by ozone at 10cm<SP>2</SP>/min, atomic oxygen at 5cm<SP>2</SP>/min, or N<SB>2</SB>O at 10cm<SP>2</SP>/min.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio